DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

015403823 \*\*Image available\*\* WPI Acc No: 2003-465963/200344

XRAM Acc No: C03-124183 XRPX Acc No: N03-370629

Manufacture of luminescent device for, e.g. still digital camera, comprises forming film containing aggregate of organic compound over adherend

Patent Assignee: SEMICONDUCTOR ENERGY LAB (SEME ); KUWABARA H

(KUWA-I)

Inventor: KUWABARA H

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
US 20020197393 A1 20021226 US 2002160113 A 20020604 200344 B
JP 2003077661 A 20030314 JP 2002166509 A 20020607 200344

Priority Applications (No Type Date): JP 2001174498 A 20010608 Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes US 20020197393 A1 25 B05D-005/12 JP 2003077661 A 22 H05B-033/10

Abstract (Basic): US 20020197393 A1

NOVELTY - Providing a means for forming a film made from an organic compound material at low cost using an organic compound material having high light emission efficiency.

DETAILED DESCRIPTION - Manufacture of luminescent device comprises repeatedly spreading a composition comprising a dispersoid of an aggregate of an organic compound and a dispersion medium of a liquid from a nozzle; and forming a film containing an aggregate of an organic compound over an adherend.

USE - For manufacturing a luminescent device incorporated into still digital camera, laptop computer, mobile computer, portable image reproducing device equipped with a recording medium, goggle type display, video camera, and/or cellular phone (claimed).

ADVANTAGE - The method forms a film made from an organic compound material at low cost, the organic compound material having high light emission efficiency. Since the formation of the film is performed by repeating the spreading of the liquid containing the organic compound, the formation of the film is capable of being performed in a short period.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure is a diagram showing the method of manufacturing a luminescent device.

pp; 25 DwgNo 1/10

Title Terms: MANUFACTURE; LUMINESCENT; DEVICE; STILL; DIGITAL; CAMERA; COMPRISE; FORMING; FILM; CONTAIN; AGGREGATE; ORGANIC; COMPOUND

Derwent Class: A85; E23; L03; P42; U11; U14; X26

International Patent Class (Main): B05D-005/12; H05B-033/10

International Patent Class (Additional): B05D-001/02; B05D-007/00;

C09K-011/06; H05B-033/14; H05B-033/26

File Segment: CPI; EPI; EngPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

07583818 \*\*Image available\*\*
MANUFACTURING METHOD FOR LIGHT EMITTING DEVICE

PUB. NO.: 2003-077661 [JP 2003077661 A]

PUBLISHED: March 14, 2003 (20030314) INVENTOR(s): KUWABARA HIDEAKI

APPLICANT(s): SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD

APPL. NO.: 2002-166509 [JP 2002166509]

FILED: June 07, 2002 (20020607)

PRIORITY: 2001-174498 [JP 2001174498], JP (Japan), June 08, 2001

(20010608)

INTL CLASS: H05B-033/10; B05D-001/02; B05D-007/00; C09K-011/06;

H05B-033/14; H05B-033/26

#### **ABSTRACT**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a means for forming a film made of an organic compound material inexpensively using the organic compound material having high light emission efficiency.

SOLUTION: A layer containing an organic compound is formed on a substrate under an inactive gas atmosphere by spraying a colloidal solution (also called as sol) in which aggregates of the organic compound are dispersed. The organic compound according to this invention may be particles formed by collecting several organic compounds in the liquid or the organic compound whose a part is dissolved in the liquid. Moreover, a thin metallic film is formed by a method for coating a colloidal solution in which a metallic material having a small work function is dispersed on a layer containing the organic compound to form a part of a cathode or the cathode.

COPYRIGHT: (C)2003,JPO

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

# (II)特許出願公開番号 特開2003-77661

(P2003-77661A) (43)公開日 平成15年3月14日(2003.3.14)

(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI		テーマコード(参考)
H05B 33/10		H05B 33/10		3K007
B05D 1/02		B05D 1/02		Z 4D075
7/00		7/00		H
C09K 11/06	650	C09K 11/06	650	
	660		660	
	審査請求	き 未請求 請求項の数23	OL (全	22頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯2002-166509(P2002-166509)	(71)出願人 000153878 株式会社半導体エネルギー研究所		
(22)出顧日	平成14年6月7日(2002.6.7)	神奈川県厚木市長谷398番地		

(31)優先権主張番号 特願2001-174498(P2001-174498)

(32) 優先日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(72)発明者 桑原 秀明

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半

導体エネルギー研究所内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB18 CB01 CC00 DB03

FA01 FA03

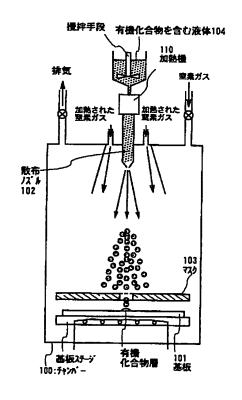
4D075 AA01 AD16 BB56Y CB08
DA06 DC18 EA12 EB14 EC30

# (54) 【発明の名称】発光装置の作製方法

# (57)【要約】

【課題】 発光効率の高い有機化合物材料を用い、安価 に有機化合物材料からなる膜を形成する手段を提供する ものである。

【解決手段】 本発明は、有機化合物の集合体を分散させたコロイド溶液(ゾルとも呼ぶ)を散布により不活性ガス雰囲気下で基板上に有機化合物を含む層を形成することを特徴としている。なお、本発明において有機化合物は、液体中に数個の有機化合物が集合した粒子であってもよいし、液体中に一部溶解する有機化合物であってもよい。また、本発明は、有機化合物を含む層上に仕事関数の小さい金属材料を分散させたコロイド溶液を塗布法によって金属薄膜を形成し、陰極の一部または陰極とする。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】有機化合物の集合体を分散粒子とし、分散 媒を液体とした組成物をノズルから繰り返して散布を行 い、被着物に有機化合物の集合体を含む膜を形成するこ とを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項2】 請求項1 において、前記組成物は流動性を有する液体であり、液体中に有機化合物の集合体がコロイド粒子として分散していることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項3】液体に有機化合物を溶解させた組成物をノ 10 ズルから繰り返して散布を行い、被着物に有機化合物を含む膜を形成することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項4】請求項3において、前記組成物は流動性を有する液体であり、液体中に有機化合物の少なくとも一部が溶解していることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項5】請求項1乃至4のいずれか一において、前記有機化合物は、キナクリドン、トリス(2-フェニルピリジン)イリジウム、バソキュプロインから選ばれた 20一種または複数種であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項6】請求項1乃至4のいずれか一において、前記有機化合物は、ポリ(1、4-フェニレンビニレン)、ポリ(1、4-ナフタレンビニレン)、ポリ(2-フェニル-1、4-フェニレンビニレン)、ポリチオフェン、ポリ(3-フェニルチオフェン)、ポリ(1、4-フェニレン)、ポリ(2、7-フルオレン)から選ばれた一種または複数種であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項7】請求項1乃至6のいずれか一において、前記ノズルと前記被着物との間にマスクを配置し、マスクの開口部を通過させて有機化合物の集合体を含む膜を形成することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項8】請求項7において、前記組成物、または前記マスクを帯電させることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項9】請求項1乃至8のいずれか一において、前記液体は、アルコール類、トルエン、水から選ばれた1種または複数種であることを特徴とする発光装置の作製 40方法。

【請求項10】請求項1乃至9のいずれか一において、 前記膜の形成は、不活性ガス雰囲気下で行うことを特徴 とする発光装置の作製方法。

【請求項11】請求項1乃至10のいずれか一において、前記ノズルの噴射口は一つ、または二つ以上であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項12】請求項1乃至11のいずれか一において、前記被着物は、スイッチング素子が設けられた基板であることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項13】請求項1乃至12のいずれか一において、前記ノズルを移動させながら前記被着物に膜を形成することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項14】請求項1乃至13のいずれか一において、前記ノズルと前記被着物との間に電界を生じさせることを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項15】有機化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物をノズルから吐出した後、前記組成物の一部を気化させて粉末またはゲルとして散布を繰り返し行い、被着物に有機化合物の集合体を含む膜を形成することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項16】請求項15において、前記有機化合物の 集合体は均一な形状を有するカプセルであることを特徴 とする発光装置の作製方法。

【請求項17】請求項1乃至16のいずれか一において、前記有機化合物の集合体を含む膜の形成は、前記散布と同時に前記被着物を加熱して行うことを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項18】陽極上に形成された有機化合物を含む層上に金属化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物を吐出し、金属化合物の薄膜を形成する工程と、前記金属化合物の薄膜上に透明導電膜を形成する工程とを有することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項19】請求項18において、前記金属化合物の 薄膜は、光を透過することを特徴とする発光装置の作製 方法。

【請求項20】陽極上に形成された有機化合物を含む層上に金属化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物を吐出し、金属化合物からなる陰極を形成 30 することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項21】陽極上に形成された有機化合物を含む層上に金属化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物を吐出し、金属化合物の薄膜を形成する工程と、該金属化合物の薄膜上に該薄膜よりも膜厚の厚い金属膜を形成する工程とを有することを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項22】請求項21において、前記金属膜は、Li、Al、Ag、Mg、Cs、またはCaを含むことを特徴とする発光装置の作製方法。

【請求項23】請求項18乃至22のいずれかーにおいて、前記金属化合物は、Li、Al、Ag、Mg、Cs、またはCaを含むことを特徴とする発光装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電界を加えることで蛍光又は燐光が得られる有機化合物を含む膜(以下、

「有機化合物層」と記す)を有する発光素子を用い、半 導体素子(半導体薄膜を用いた素子)を基板上に作り込 50 んで形成された発光装置、代表的にはEL (Electro Lu

1

minescence) 表示装置及びそのEL表示装置を表示ディ スプレイ(表示部)として用いた電気器具に関する。な お、上記発光装置はOLED (Organic Light Emitting Diodes) とも呼ばれる。

【0002】尚、本発明において発光素子とは一対の電 極間に有機化合物層を設けた素子を指し、発光装置と は、発光素子を用いた画像表示デバイスもしくは発光デ パイスを指す。また、発光素子にコネクター、例えば異 方導電性フィルム(FPC: Flexible Printed Circuit) くはTCP (Tape Carrier Package) が取り付けられたモ ジュール、TABテープやTCPの先にプリント配線板 が設けられたモジュール、または発光素子にCOG(Ch ip On Glass) 方式により I C (集積回路) が直接実装 されたモジュールも全て発光装置に含むものとする。 [0003]

【従来の技術】近年、発光性有機材料のEL Œlectro Luminescence) 現象を利用した発光素子としてEL素子 を用いた発光装置(EL表示装置)の開発が進んでい る。EL表示装置は従来の液晶表示装置と比較して、視 20 野角が広く視認性が優れる点に優位性があると考えられ ている。

【0004】また、EL表示装置にはパッシブ型(単純 マトリクス型)とアクティブ型(アクティブマトリクス 型) の2種類があり、どちらも盛んに開発が行われてい る。特に現在はアクティブマトリクス型EL表示装置が 注目されている。また、EL素子の中心とも言えるEL 層(厳密には発光層)となる有機化合物材料は、低分子 系有機化合物材料と高分子系(ポリマー系)有機化合物 材料とがそれぞれ研究されている。

【0005】これらの有機化合物材料の成膜方法には、 インクジェット法や、蒸着法や、スピンコーティング法 といった方法が知られている。

【0006】しかし、赤、緑、青の発光色を用いてフル カラーのフラットパネルディスプレイを作製することを 考えた場合、上記いずれの成膜方法においても様々な点 で最適な成膜方法とは呼べず、安価に大量生産をする上 で問題となっていた。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明では、 発光効率の高い有機化合物材料を用い、安価に有機化合 物材料からなる膜を形成する手段を提供するものであ

【0008】また、一般的に発光素子に用いられる有機 化合物材料は、高価であるため、可能な限り効率よく使 用することが望まれている。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、有機化合物の 集合体を分散させたコロイド溶液(ゾルとも呼ぶ)を均 一に散布することにより不活性ガス雰囲気下で基板上に 50 の集合体を含む膜の形成位置を制御するため、前記組成

有機化合物の集合体を含む膜を形成することを特徴とし ている。なお、本発明において有機化合物は、液体中に 数個の有機化合物が集合した粒子として存在している。 【0010】従来では、有機化合物材料を該有機化合物 材料に対する溶解度の高い溶媒に溶かして溶液を作製 し、インクジェット法やスピンコート法により膜形成を 行っていた。

【0011】従って、上記従来の膜形成方法では、溶解 度の高い有機化合物材料が好まれて使用されていた。ま もしくはTAB (Tape Automated Bonding) テープもし 10 た、溶解度の低い有機化合物材料に関しては、溶解度を 向上させるため、置換基を導入した分子構造とし、溶解 度を向上させていたが、置換基を導入することで色純度 が低下し、さらには発光色も変化してしまっていた。例 えば、PPV (1.4-ポリフェニレンビニレン)で示 される有機化合物材料の発光色は緑色であるが、溶解度 を向上させるためアルコキシ置換基を導入したRO-P PV(2,5-ジアルコキシ-1,4-フェニレンビニ レン)で示される有機化合物材料はオレンジ色の発光色

> 【0012】また、数ある有機化合物材料中でも特に、 三重項励起エネルギーを発光に変換できる材料、例え ば、白金を中心金属とする金属錯体(以下、白金錯体と も呼ぶ)や、イリジウムを中心金属とする金属錯体(以 下、イリジウム錯体とも呼ぶ)は、ドーパントとして他 の複数の有機化合物材料と溶媒とで混合させるため、全 体に占めるそれぞれの割合を調整して合成することが困 難であった。

> 【0013】本発明は、液体中の有機化合物材料がどの ような状態であろうとも成膜可能な手段であり、特に溶 解しにくい有機化合物材料を用いて良質な有機化合物膜 を形成することを特徴とする。本発明においては、有機 化合物を含む液体を散布させて成膜を行うため、短時間 で成膜が可能である。また、散布させる有機化合物を含 む液体の作製方法は、非常に単純なものとすることがで きる。また、本発明において、所望のパターンの膜を形 成する場合には、マスクを用い、マスクの開口部を通過 させて成膜を行う。また、本発明は、自由落下させるた め、マスクの開口部以外への廻り込みは少ない。

【0014】また、本発明において、窒素雰囲気下で有 機化合物を含む液体を散布させた後は、不活性雰囲気下 または真空下として加熱を行い溶媒を蒸発させて有機化 合物膜を形成することが好ましい。

【0015】本明細書で開示する発明の作製方法に関す る構成は、有機化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒 を液体とした組成物をノズル(散布ノズルとも言う)か ら繰り返して散布を行い、被着物に有機化合物の集合体 を含む膜を形成することを特徴とする発光装置の作製方 法である。

【0016】また、上記構成において、前記有機化合物

物、または前記マスクを帯電させてもよい。

【0017】また、上記各構成において、前記組成物は 流動性を有する液体であり、液体中に有機化合物の集合 体がコロイド粒子として分散していることを特徴として いる。

【0018】また、上記各構成において、前記有機化合 物は、キナクリドン、トリス(2-フェニルピリジン) イリジウム、バソキュプロインから選ばれた一種または 複数種であることを特徴としている。

物は、ポリ(1,4-フェニレンピニレン)、ポリ

(1,4-ナフタレンピニレン)、ポリ(2-フェニル -1,4-フェニレンピニレン)、ポリチオフェン、ポ リ(3-フェニルチオフェン)、ポリ(1,4-フェニ レン)、ポリ(2,7-フルオレン)から選ばれた一種 または複数種であることを特徴としている。

【0020】また、本発明において有機化合物は、液体 中に数個の有機化合物が集合した粒子であってもよい し、液体中に一部溶解する有機化合物であってもよい。

従って、液体に有機化合物を溶解させた組成物を被着 20 物に散布し、有機化合物を含む膜を形成してもよく、他 の発明の構成は、液体に有機化合物を溶解させた組成物 をノズルから繰り返して散布を行い、被着物に有機化合 物を含む膜を形成することを特徴とする発光装置の作製 方法である。

【0021】また、上記各構成において、前記有機化合 物の集合体を含む膜の形成位置を制御するため、前記ノ ズルと前記被着物との間にマスクを配置し、マスクの開 口部を通過させて有機化合物の集合体を含む膜を形成し てもよい。

【0022】さらに、前記有機化合物を含む膜の形成位 置を制御するため、前記組成物、または前記マスクを帯 電させてもよい。

【0023】なお、上記構成において、前記組成物は流 動性を有する液体であり、液体中に有機化合物の少なく とも一部が溶解していることを特徴としている。

【0024】また、上記各構成において、前記液体は、 アルコール類、トルエン、水から選ばれた1種または複 数種であることを特徴としている。

【0025】また、上記各構成において、前記膜の形成 40 は、不活性ガス雰囲気下で行うことを特徴としている。

【0026】また、上記各構成において、前記ノズルの 噴射口は一つ、または二つ以上であることを特徴として いる。

【0027】また、上記各構成において、前記被着物 は、スイッチング素子が設けられた基板である。

【0028】また、上記各構成において、前記ノズルを 移動させながら前記被着物に膜を形成してもよい。

【0029】また、上記各構成において、前記膜の形成 位置を制御するため、前記ノズルと前記被着物との間に 50 確保するために有機化合物層の膜厚を薄くする必要があ

**電界を生じさせてもよい。** 

【0030】また、上記各構成において、前記膜の形成 は、散布と同時に前記被着物を加熱して行ってもよい。 散布と同時に焼成を行うことができ、スループットが向 上する。

【0031】また、有機化合物を含む液体を加熱して、 ノズルから吐出した際に液体部分を気化(蒸発)させ て、粉末状態またはゲル状態として散布し、被着物に到 達した直後、加熱された被着物上に順次積層されるよう 【0019】また、上記各構成において、前記有機化合 10 にしてもよく、他の発明の構成は、有機化合物の集合体 を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物をノズルか ら吐出した後、熱によって液体のみを一部または全部蒸 発させ、有機化合物の集合体からなる粉末または有機化 合物の集合体からなるゲル(柔らかい固体状態)を散布 し、被着物(加熱されている)に被着した順に有機化合 物の集合体を互いに結合させて膜を形成することを特徴 とする発光装置の作製方法である。このように有機化合 物を含む液体の一部または全部を蒸発させることによっ て擬集を防ぎ、均一に散布することができる。

> 【0032】なお、発光素子(EL素子)は、電場を加 えることで発生するルミネッセンス (Electro Luminesc ence) が得られる有機化合物を含む層(以下、EL層と 記す)と、陽極と、陰極とを有する。有機化合物におけ るルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に 戻る際の発光(蛍光)と三重項励起状態から基底状態に 戻る際の発光(リン光)とがあるが、本発明により作製 される発光装置は、どちらの発光を用いた場合にも適用 可能である。

【0033】また、EL層は積層構造となっている。代 30 表的には、陽極上に正孔輸送層/発光層/電子輸送層と いう積層構造が挙げられる。この構造は非常に発光効率 が高く、現在、研究開発が進められている発光装置は殆 どこの構造を採用している。また、他にも陽極上に正孔 注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層、または正孔 注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層 の順に積層する構造も良い。発光層に対して蛍光性色素 等をドーピングしても良い。また、発光層としては正孔 輸送性を有する発光層や電子輸送性を有する発光層など もある。また、これらの層は、全て低分子系の材料を用 いて形成しても良いし、全て高分子系の材料を用いて形 成しても良い。なお、本明細書において、陰極と陽極と の間に設けられる全ての層を総称して有機化合物を含む 層(EL層)という。したがって、上記正孔注入層、正 孔輸送層、発光層、電子輸送層及び電子注入層は、全て EL層に含まれる。また、有機化合物を含む層(EL 層) は、シリコンなどの無機材料をも含んでいてもよ

【0034】また、EL素子の発光を現実的な低電圧で 得ようとする場合、EL素子の発光に必要な電界強度を

. . . .

る。従って、本発明では有機化合物層の膜厚は1 n m以 上1μm以下であるとする。

【0035】また、本発明は、膜を形成するのではなく、ドーパントとして粒状の有機化合物を分散させることができる。例えば、塗布法または蒸着法によって得た有機化合物層上に本発明の方法で粒状の有機化合物を分散させてもよい。また、前記有機化合物の集合体は均一な形状を有するカプセルであってもよい。

【0036】また、有機化合物だけでなく、仕事関数の小さい金属材料(AlLi、MgAg、Cs、CaN、CaF,など)を液体に分散させて陰極を形成してもよい。より安価なプロセスとすることができる。この場合、ノズルから吐出させて散布する成膜方法に限定されず、スプレー法での成膜方法やインクジェット法での成膜方法でもよい。

[0037] 本発明の他の構成は、陽極上に形成された有機化合物を含む層上に金属化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物を吐出し、金属化合物からなる陰極を形成することを特徴とする発光装置の作製方法である。なお、前記金属化合物は、Li、Al、Ag、Mg、Cs、またはCaを含むことを特徴としている。

【0038】また、上記構成において、前記金属化合物の形成位置を制御するため、マスクを配置し、マスクの 開口部を通過させて金属化合物からなる陰極を形成して もよい。また、不要な部分は酸素プラズマ処理などによって選択的に除去することが好ましい。

【0039】また、陽極に発光を通過させる発光装置の作製方法において、透明導電膜からなる陽極、及び有機化合物層を形成した後、その上にAlLi、MgAg、Cs、CaN、CaF,などを分散させて薄膜を形成し、さらに導電膜(アルミニウム膜など)を積層形成すればよい。

【0040】本発明の他の構成は、陽極上に形成された有機化合物を含む層上に金属化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物を吐出し、金属化合物の薄膜を形成する工程と、該金属化合物の薄膜上に該薄膜よりも膜厚の厚い金属膜を形成する工程とを有することを特徴とする発光装置の作製方法である。

【0041】また、上記構成において、前記金属膜は、Li、Al、Ag、Mg、Cs、またはCaを含むことを特徴としている。また、上記構成において、前記金属化合物は、Li、Al、Ag、Mg、Cs、またはCaを含むことを特徴としている。

【0042】また、陰極に発光を通過させる発光装置の作製方法において、陽極及び有機化合物層を形成した後、その上にAlLi、MgAg、Cs、CaN、CaF,などを分散させて薄膜を形成し、さらに透明導電膜(ITO、ZnO、SnO,、AZOなど)を積層形成すればよい。

【0043】本発明の他の構成は、陽極上に形成された有機化合物を含む層上に金属化合物の集合体を分散粒子とし、分散媒を液体とした組成物を吐出し、金属化合物の薄膜を形成する工程と、前記金属化合物の薄膜上に透明導電膜を形成する工程とを有することを特徴とする発光装置の作製方法である。

【0044】上記構成において、前記金属化合物の薄膜は、光を透過することを特徴としている。また、上記構成において、前記金属化合物は、Li、Al、Ag、M 10 g、Cs、またはCaを含むことを特徴としている。

【0045】また、蒸着装置は、大型化することが困難であり、基板サイズが大きくなると対応することが難しい。そこで、本発明は、蒸着装置を用いることなく、発光素子を形成する方法を提供する。例えば、陽極をスパッタ法で形成し、有機化合物層を塗布法(インクジェット法やスピンコート法など)で形成し、陰極を本発明の成膜法で形成することができる。また、陽極をスパッタ法で形成し、有機化合物層を塗布法で形成し、陰極の下層を本発明の成膜法で形成し、スパッタ法で陰極の上層を形成することができる。本発明により量産に適した発光装置の作製方法を実現できる。

[0046]

【発明の実施の形態】本発明の実施形態について、以下 に説明する。

【0047】図1は、本発明を簡略化した図である。

[0048] 図1中、チャンバー100内には基板101、マスク103、散布ノズル102が配置され、散布ノズル102の噴射口は、基板側に向いている。また、チャンバー100内の雰囲気は、不活性ガス雰囲気(ここでは窒素雰囲気)にコントロールされている。また、チャンバー100とは隔離された位置に容器が配置され、有機化合物を含む液体104が入れられている。この液体は流動性を有しており、液体中に有機化合物の集合体がコロイド粒子として分散している。なお、液体は、攪拌手段(スターラ等)によって均一に分散させている。

【0049】なお、ここでは有機化合物として発光効率の高い低分子材料であるイリジウム錯体、代表的には、トリス (2-フェニルピリジン) イリジウムを用いる。このイリジウム錯体の分子式を以下に示す。

[0050]

【化1】



【0051】本発明では、このイリジウム錯体あるいは 50 その集合体と、バソキュプロイン(以下、BCPと示

す)とがトルエンやアルコール類の液体中にコロイド粒子として分散している状態とする。

【0052】一方、塗布法を用いる場合、トルエンを溶媒として2-(4-ピフェニル)-5-(4-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール(PBDと呼ばれる)およびポリ(N-ピニルカルバゾール(PVKと呼ばれる)をある割合で溶解させた液体にドーパントとして数wt%のイリジウム錯体を分散させて塗布液を作製していた。この塗布液を作製するのは困難であったが、本発明の液体204は短時間、かつ簡単に10得ることができる。

【0053】また、散布ノズル102には有機化合物を 含む液体104が入っている容器からのびる管が連結さ れている。容器内の液体104は、加熱機110により 加熱した後、散布ノズルの噴出口から吐出させる。この 時、吐出させた液体に加熱された窒素ガスを当て霧状に して散布する。図1ではチャンパーにスカートが設けら れ、液体が効率良く窒素ガスにより加熱されて霧状また は気化する構成となっている。ここでは、液体の加熱手 段として加熱されたガス、スカート、加熱機を用いた例 20 を示したが、特に限定されず、チャンパー内部を加熱し てもよいし、これらの加熱手段のうち一つまたは複数を 用いてもよい。なお、液体104は、散布ノズル102 から吐出可能な粘度を備えた液体である。なお、窒素ガ スに代えて、アルゴン、ヘリウム、ネオンなどの不活性 ガスを用いることができる。なお、ここでば図示しない が、ガスの流量および加熱温度をコントロールする装置 を設ける。さらに液体104の流量をコントロールする 装置を設けてもよい。また、散布ノズルと基板との間に は有機化合物を含む層を選択的に形成するためのマスク 30 103が設けられている。ただし、全面に形成する場 合、マスク103は必ずしも必要ではないことはいうま でもない。

【0054】また、液体中には均一に有機化合物が分散 していることが好ましく、容器と散布ノズルを連結して いる管においては散布ノズル自体を超音波等で振動させ てもよい。

【0055】そして、上記噴出方法により、有機化合物を含む液体のうち一部は熱によって蒸発し、マスクの開口部を通過したものが、基板101に落下して均一に散 40布される。基板101(基板ステージに設けられたヒーターにより加熱されている)に被着した順に有機化合物を互いに結合させて有機化合物の集合を含む層が堆積される。

【0056】また、基板と接する基板ステージに設ける加熱ヒータは、基板の表面温度が室温~200℃となるように設定すればよい。さらに高温として膜の焼成を行ってもよい。

【0057】また、液体(気化させた場合は、粉末状態 ペーヤ またはゲル状態)を散布ノズルや容器内やチャンバーや 50 よい。

基板ステージやマスクに設けた電極等によって帯電または接地させて膜の形成位置を適宜コントロールしてもよい。また、図1において加熱されたガス自体に電荷を与え、液体(気化させた場合は、粉末状態またはゲル状態)を帯電させることもできる。また、帯電させる場合においては、粉末状態であるほうが帯電させやすく成膜の制御性が向上する。

【0058】また、図2に示すように、圧縮ポンプ21 0等により容器から散布ノズルまでの管の圧力を高め、 散布ノズルの噴出口に向かって流してチャンバー内に液 体を吐出させて自由落下させて散布する方法を用いても よい。

【0059】なお、液体を散布ノズルや容器内やチャンパーや基板ステージやマスクに設けた電極等によって帯電または接地させて膜の形成位置を適宜コントロールしてもよい。図2では、リング状の帯電手段206、例えばコロナ放電電極を散布ノズルの噴出口に設けている。ただし、帯電手段206は、特に設けなくともよい。

【0060】そして、上記にしめしたような噴射を断続的または連続的に行いつつ、図2に示す散布ノズルをX方向、またはY方向に移動させれば、所望のパターンを得ることもできる。

【0061】ここではイリジウム錯体を例に説明したが、本発明は、その他の低分子材料(キナクリドン、バソキュプロイン等)、さらに高分子系材料(ポリ(1、4-フェニレンビニレン)、ポリ(1、4-ナフタレンビニレン)、ポリ(2-フェニルー1、4-フェニレンビニレン)、ポリチオフェン、ポリ(3-フェニルチオフェン)、ポリ(1、4-フェニレン)、ポリ(2、7-フルオレン)等)にも適用することが可能である。

【0062】また、本発明の成膜法を用いて有機化合物を含む層を積層する場合には、先に形成した有機化合物を含む第1の層が溶けない液体を分散媒に用いて後に形成する有機化合物を含む第2の層を形成することが望ましい。

【0063】なお、簡略化のため、図1および図2には 基板ステージやマスクを固定するためのホルダーは記載 していない。

【0064】また、図1および図2では散布ノズル202の噴出口が一つの例を示したが複数あってもよい。複数設けた場合、スプリンクラーのように液体を散布する噴出口を散布ノズルに設ければよい。

【0065】また、本発明は、基板が大型のものでも対応することができ、例えば基板の一辺が1mのものを用い、多面取りを行って量産する手段として適している。

【0066】また、これらの有機化合物膜の形成に用いる散布装置は、湿式散布装置であれば限定されず、例えば、LCD製造工程で用いられている液晶表示装置のスペーサを散布する湿式散布装置を適宜改造して用いても

【0067】以上の構成でなる本発明について、以下に 示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこととす る。

【0068】 (実施例)

[実施例1] 本実施例では、発光装置の画素部の作製方 法について図3、図4を用いて説明する。また、本実施 例では、半導体素子として薄膜トランジスタ(TFT:t hinfilm transistor) を形成する場合について説明す る。

【0069】まず、透光性の基板301上に結晶質シリ 10 コン膜を50nmの膜厚に形成する。なお、結晶質シリ コン膜の成膜方法としては公知の手段を用いればよい。 次いで、結晶質シリコン膜をパターニングして島状の結 晶質シリコン膜からなる半導体層302、303 (以下 活性層と呼ぶ)を形成する。次いで、活性層302、3 03を覆って酸化シリコン膜からなるゲート絶縁膜30 4を形成する。次いで、ゲート絶縁膜304の上にはゲ ート電極305、306を形成する。(図3 (A))ゲ ート電極305、306を形成する材料としては、T a、W、Ti、Mo、Al、Cuから選ばれた元素、ま 20 たは前記元素を主成分とする合金材料もしくは化合物材 料を用いればよい。ここでは、ゲート電極305、30 6を350nmの膜厚でタングステン膜、もしくはタン グステン合金膜を用いる。また、ゲート電極は、2層以 上の積層構造であってもよく、膜厚50nmのタングス テン膜、膜厚500nmのアルミニウムとシリコンの合 金(Al-Si)膜、膜厚30nmのチタン膜を順次積 層した3層構造としてもよい。

【0070】次いで、図3(B)に示すようにゲート電 極305、306をマスクとして周期表の13族に属す 30 る元素(代表的にはボロン)を添加する。添加方法は公 知の手段を用いれば良い。こうしてp型の導電型を示す 不純物領域(以下、p型不純物領域という)307~3 10が形成される。また、ゲート電極305、306の 直下にはチャネル形成領域312~314が画定され る。なお、p型不純物領域307~311はTFTのソ ース領域もしくはドレイン領域となる。

【0071】次いで、保護膜(ここでは窒化シリコン 膜)315を50nmの厚さに形成し、その後、加熱処 理を行って添加された周期表の13族に属する元素の活 40 形成される上側保持容量とで形成される。また、半導体 性化を行う。この活性化はファーネスアニール、レーザ ーアニールもしくはランプアニールにより行うか、又は それらを組み合わせて行えば良い。本実施例では500 ℃、 4 時間の加熱処理を窒素雰囲気で行う。

【0072】活性化が終了したら、水素化処理を行うと 効果的である。水素化処理は、公知の水素アニール技術 もしくはプラズマ水素化技術を用いれば良い。

【0073】次いで、図3(C)に示すように、ポリイ ミド、アクリル、ポリイミドアミドなどの有機樹脂膜か らなる第1層間絶縁膜316を800nmの厚さに形成 50 12

する。これらの材料は、スピナーで塗布した後、加熱し て焼成又は重合させて形成することで、表面を平滑化す

ることができる。また、有機樹脂材料は、一般に誘電率 が低いため、寄生容量を低減できる。なお、第1層間絶 縁膜316としては無機絶縁膜を用いても良い。

【0074】次いで、第一層間絶縁膜316からの脱ガ スが発光素子に悪影響を及ぼさないように第1の層間絶 縁膜316上に第2の層間絶縁膜317を形成する。第 2の層間絶縁膜317は、無機絶縁膜、代表的には、酸 化シリコン膜、酸化窒化シリコン膜、窒化シリコン膜、 またはこれらを組み合わせた積層膜で形成すればよく、 プラズマCVD法で反応圧力20~20 OPa、基板温度 300~400℃とし、高周波(13.56MHz)で電 力密度0.1~1.0W/cm'で放電させて形成する。も しくは、層間絶縁膜表面にプラズマ処理をして、水素、 窒素、ハロゲン化炭素、弗化水素または希ガスから選ば れた一種または複数種の気体元素を含む硬化膜を形成し

【0075】その後、所望のパターンのレジストマスク を形成し、TFTのドレイン領域に達するコンタクトホ ールを形成して、配線318~321を形成する。配線 材料としては、導電性の金属膜としてA1やTiの他、 これらの合金材料を用い、スパッタ法や真空蒸着法で成 膜した後、所望の形状にパターニングすればよい。

【0076】この状態でTFTが完成する。本実施の形 態において発光装置の画素部には、図3(C)に示すよ うにスイッチング用TFT401及び電流制御用TFT 402が形成され、同時に消去用TFT (ここでは図示 しない)も同時に形成される。なお、消去用TFTのゲ ート電極は、スイッチング用TFT401のゲート電極 を形成するゲート配線301とは異なるゲート配線30 2の一部により形成されている。なお、本実施例では、 これらのTFTは全てpチャネル型TFTで形成され

【0077】また、同時に保持容量も形成される。保持 容量はTFTの活性層と同時に形成された半導体層、ゲ ート絶縁膜及びゲート電極を形成する配線により形成さ れる下側保持容量と、ゲート電極を形成する配線、保護 膜、第1層間絶縁膜、第2層間絶縁膜及び電流供給線で 層は電流供給線と電気的に接続されている。

【0078】次いで、発光素子の陽極となる透光性を有 する導電膜、ここではITO膜を成膜する。また、導電 膜としては、陰極を形成する材料よりも仕事関数の大き い材料を用い、さらにITO膜よりもシート抵抗の低い 材料、具体的には白金(Pt)、クロム(Cr)、タン グステン(W)、もしくはニッケル(Ni)といった材料 を用いることができる。なお、この時の導電膜の膜厚 は、 $0.1 \sim 1 \mu m$ とするのが望ましい。続いて、図3 (D) に示すように、導電膜をエッチングして陽極32

2を形成する。

【0079】その後、全面にポリイミド、アクリル、ポ リイミドアミドから成る有機樹脂膜を形成する。これら は、加熱して硬化する熱硬化性材料のもの或いは紫外線 を照射して硬化させる感光性材料のものを採用すること ができる。熱硬化性材料を用いた場合は、その後、レジ ストのマスクを形成し、ドライエッチングにより陽極3 22上に開口部を有する絶縁層323を形成する。感光 性材料を用いた場合は、フォトマスクを用いて露光と現 像処理を行うことにより陽極322上に開口部を有する 10 絶縁層323を形成する。いずれにしても絶縁層323 は、陽極322の端部を覆いテーパー状の縁を有するよ うに形成する。縁をテーパー状に形成することで、その 後形成する有機化合物層の被覆性を良くすることができ る。

【0080】次いで、陽極322上に有機化合物層を形 成する。ここでは、赤、緑、青の3種類の発光を示す有 機化合物により形成される有機化合物層のうち、緑色の 有機化合物層を形成する手順について、以下に詳細に説 明する。本実施例における緑色発光の有機化合物層は、 図5(A)にも示したように正孔注入性の有機化合物、 正孔輸送性の有機化合物、ホスト材料、発光性の有機化 合物、プロッキング性の有機化合物、及び電子輸送性の 有機化合物から形成される。なお、図5(A)におい て、図3、図4に対応する部分については同一の符号を 用いている。なお、図5(A)において、ホスト材料の 均一な非晶質薄膜中に、ゲスト材料分子で構成された微 粒子が散在している。

【0081】まず、塗布法または蒸着法により陽極32 2上に正孔注入性の有機化合物である銅フタロシアニン 30 (以下、Cu-Pcと示す)を用いて有機化合物層(正 孔注入層324a)を15nmの膜厚で成膜し、正孔輪 送性の有機化合物である、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル) - N - フェニル - アミノ] - ピフェニル(以 下、α-ΝΡDと示す)を用いて有機化合物層(正孔輸 送層324b)を40nmの膜厚で成膜する。

【0082】次いで、発光性の有機化合物であるイリジ ウム錯体、トリス(2-フェニルピリジン)イリジウム (Ir(ppy)」)と、ホストとなる有機化合物(以 下、ホスト材料という)であるパソキュプロイン(BC 40 P) とをトルエンに分散させた組成物を実施の形態で用 いた手段により散布ノズル(図示しない)から散布さ せ、有機化合物層(発光層324c)を25~40nm の膜厚で成膜する。(図3(E))また、ここではマス ク400を用いて選択的に有機化合物層を形成する。な お、イリジウム錯体はトルエンに不溶であり、またBC Pもトルエンに不溶である。

【0083】さらに、ブロッキング性の有機化合物であ るパソキュプロイン (BCP) をトルエンに分散させた

ら散布させ、有機化合物層(プロッキング層324d) を8 n m の 膜厚で 成膜する。

【0084】ついで、塗布法または蒸着法により電子輸 送性の有機化合物である、トリス(8-キノリノラト) アルミニウム(以下、Alg,と示す)を用いて有機化 合物層(電子輸送層325)を25nmの膜厚に成膜す る。

【0085】なお、ここでは緑色発光の有機化合物層と して、5種類の機能の異なる有機化合物を用いて形成す る場合について説明したが、本発明はこれに限られるこ となく、緑色発光を示す有機化合物として公知の材料を 用いることができる。

【0086】このように、本実施例では、これらの有機 化合物層のうち、発光層とプロッキング層のみを実施の 形態に示した方法で形成した例を示したが、本発明はこ れに限られることなく、少なくとも1層、あるいは全て の有機化合物層を実施の形態に示した方法で形成すれば よい。

【0087】次に陰極326を蒸着法により形成する。 (図4 (B)) 陰極326となる材料としては、MgA g合金やA1Li合金の他に、周期表の1族もしくは2 族に属する元素とアルミニウムとを共蒸着法により形成 した膜を用いることもできる。なお、陰極326の膜厚 は80~200m程度が好ましい。

【0088】以上により、図5にも示すように陽極32 2と有機化合物層324、325と、陰極326とから なる発光素子を完成させることができる。

【0089】上記発光素子の発光過程としては次の二通 り考えられる。第一の発光過程としては、発光層に注入 された電子及び正孔がホスト材料上で再結合することに よりホスト材料が励起され、この励起エネルギーがゲス ト材料に移動することにより今度はゲスト材料が励起さ れ、最後にこのゲスト材料が基底状態に戻る際に発光す るというものである。この第一の発光過程が効率良く起 こるためには、ホスト材料・ゲスト材料間の励起エネル ギー差が小さいことが必要である。第二の発光過程とし ては、発光層に注入された電子及び正孔が直接ゲスト材 料上で再結合することによりゲスト材料が励起され、こ のゲスト材料が基底状態に戻る際に発光するというもの である。この第二の発光過程が効率良く起こるために は、ゲスト材料が電子・正孔両キャリアを捕獲(トラッ プ) し易いことが必要である。

【0090】以上述べた二つの過程のどちらが支配的に なるかは微粒子の径、ホスト材料中における微粒子の濃 度及び分布等に依存する。いずれにせよ、本発明におけ る発光層の形態であればEL発光効率がより改善される ことに変わりはない。

【0091】また、図5(B)に全ての有機化合物層を 実施の形態に示した方法で形成する場合を示す。なお、 組成物を同様に実施の形態に示したように散布ノズルか 50 図5(B)において、図3、図4に対応する部分につい

ては同一の符号を用いている。ここでも緑色の有機化合 物層を形成する手順について、説明する。

【0092】図5 (B) において、陽極322上に発光 層となる有機化合物層327のみが設けられ、有機化合 物層327上には陰極326が設けられた発光素子であ る。この場合、2-(4-ピフェニル)-5-(4-te rt-プチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール (PBD) と、ポリ (N-ビニルカルバゾール (PV K)と、トルエンとを混合させた液体に数wt%のイリ ジウム錯体を分散させた組成物を用いればよい。なお、 PBDはトルエンに可溶であり、PVKもトルエンに可 溶である。この組成物を図3 (E) に示したように散布 ノズルから散布させ、有機化合物層327を100nm 前後の膜厚で成膜し、その後、蒸着法等で陰極326を 形成すればよい。なお、図5 (B) において、ホスト材 料の均一な非晶質薄膜中に、ゲスト材料分子で構成され た微粒子が散在している。

【0093】ついで、図4(C)に示すように発光素子 をカパー材328などで封止して、空間329に封入す とができ、外部から水分や酸素といった有機化合物層の 劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。

【0094】なお、カパー材328を構成する材料とし てガラス基板や石英基板の他、FRP (Fiberglass-Rei nforced Plastics)、PVF(ポリビニルフロライ ド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル等からな るプラスチック基板を用いることができる。

【0095】 [実施例2] 実施例1では有機化合物とし て、低分子系材料であるイリジウム錯体を使用した例を 示したが、本発明は、以下に示す高分子系材料を発光層 30 に用いることも可能である。なお、本実施例は、実施例 1と有機化合物層以外の構成は同一であり、簡略化のた め、ここでは詳細な説明は省略する。なお、実施例1と 同一である部分は、図3、図4と同じ符号を用いて説明 する。

【0096】まず、実施例1に従って、有機化合物層を 形成する直前までの工程を行う。

【0097】次いで、陽極322上に実施の形態に示し た方法で正孔注入層524を形成する。PEDOT (po ly(3,4-ethylene dioxythiophene)) と呼ばれる材料を 40 PSSと呼ばれるポリスチレンスルホン酸と水で溶解さ せた組成物を散布ノズル(図示しない)から散布させ、 有機化合物層(正孔注入層524)を25~40nmの 膜厚で成膜する。なお、この組成物は、PEDOTがポ リスチレンスルホン酸に溶解した液体である。

【0098】次いで、正孔注入層524上に実施の形態 に示した方法で発光層525を形成する。

【0099】ここでは、発光層として、PPVと呼ばれ る材料、ポリ(1、4-フェニレンピニレン)を用いる ことが可能である。分子式を以下に示す。

[0100] [化2]

【0101】このPPVをトルエンに分散させた組成物 を散布ノズル(図示しない)から散布させ、有機化合物 層(発光層525)を70nmの膜厚で成膜する。な 10 お、トルエンにPPVは不溶であり、この組成物は、ト ルエン中にPPVが分散している液体である。また、本 実施例では、発光層を形成する際に、正孔注入層が溶解 しないように組成物を適宜選択している。

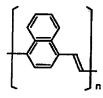
【0102】以降の工程は、実施例1に従って陰極32 6等を形成すればよい。以上により、図6にも示すよう に陽極322と有機化合物層524、525と、陰極3 26とからなる発光素子527を完成させることができ る。このPPVの発光色は緑色である。

【0103】ちなみに、従来の方法、代表的には途布方 る。これにより、発光素子を外部から完全に遮断するこ 20 法では、溶解度の高い有機化合物材料が好まれて使用さ れており、溶解度を向上させるためアルコキシ置換基を 導入したRO-PPV(2, 5-ジアルコキシ-1.4 -フェニレンビニレン) で示される有機化合物材料が使 用されていた。このため、色純度が低下し、さらには発 光色も変化してしまっていた。このRO-PPVの発光 色はオレンジ色の発光色となる。

> 【0104】また、上記PPVに代えて、PNVと呼ば れる材料、ポリ(1、4-ナフタレンピニレン)を用い ることが可能である。分子式を以下に示す。

[0105]

【化3】



【0106】また、Phenyl-PPVと呼ばれる材 料、ポリ(2-フェニル-1,4-フェニレンピニレ ン)を用いることが可能である。分子式を以下に示す。 [0107]

【化4】

【0108】また、PTと呼ばれる材料、ポリチオフェ ンを用いることが可能である。分子式を以下に示す。

[0109]

【化5】

$$\left\{ \left\langle \right\rangle \right\}$$

フェニルチオフェン) を用いることが可能である。分子 式を以下に示す。

[0111]

【化6】

【0112】また、PPPと呼ばれる材料、ポリ(1, 4-フェニレン)を用いることが可能である。分子式を 以下に示す。

[0113]

【化7】

-フルオレン)を用いることが可能である。分子式を以 下に示す。

[0115]

[化8]

み合わせてもよい。

【0117】なお、上記これらの材料は、一例にすぎ ず、特に限定されない。また、上記これらの材料は、ト ルエン、アルコール類には不溶である。

【0118】 [実施例3] 実施例1では有機化合物とし て、低分子であるイリジウム錯体を使用した例を示した が、本発明は、以下に示す他の分子材料を発光層に用い ることも可能である。

【0119】実施例1のイリジウム錯体に代えて、キナ

子式を以下に示す。

[0120]

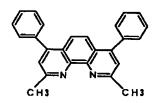
[化9]

. 18

【0121】また、実施例1のイリジウム錯体に代え 【0110】また、PPTと呼ばれる材料、ポリ(3-10 て、BCPと呼ばれる材料、パソキュプロインを用いる ことが可能である。分子式を以下に示す。

[0122]

【化10】



【0123】また、上記材料を二つ、または三つ以上組 み合わせてもよい。

【0124】なお、上記これらの材料は、トルエン、ア ルコール類には不溶である。

【0125】 [実施例4] 本実施例では、本発明の発光 装置の外観図について図7を用いて説明する。

【0126】図7(A)は、発光装置の上面図であり、 図7 (B) は図7 (A) をA-A' で切断した断面図で ある。点線で示された701はソース信号線駆動回路、 702は画素部、703はゲート信号線駆動回路であ 【0114】また、PFと呼ばれる材料、ポリ(2,7 30 る。また、710は基板、704はカバー材、705は シール剤であり、基板710、カバー材704及びシー ル剤705で囲まれたところは、空間707になってい る。

【0127】なお、708はソース信号線駆動回路70 1及びゲート信号線駆動回路703に入力される信号を 伝送するための接続配線であり、外部入力端子となるF PC(フレキシブルプリントサーキット) 709からビ デオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではF PCしか図示されていないが、このFPCにはプリント 【0116】また、上記材料を二つ、または三つ以上組 40 配線基盤 (PWB) が取り付けられていても良い。本明 細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、 それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも 含むものとする。

> 【0128】次に、断面構造について図7 (B) を用い て説明する。基板710上には駆動回路及び画素部が形 成されているが、ここでは、駆動回路としてソース信号 線駆動回路701と画素部702が示されている。

【0129】ここでは、ソース信号線駆動回路701は nチャネル型TFT713とpチャネル型TFT714 クリドンと呼ばれる材料を用いることが可能である。分 50 とを組み合わせたСМОS回路が形成される。なお、駆 動回路を形成するTFTは、公知のCMOS回路、PM OS回路もしくはNMOS回路で形成しても良い。ま た、本実施例では、基板上に駆動回路を形成したドライ バー一体型を示すが、必ずしもその必要はなく、基板上 ではなく外部に形成することもできる。

【0130】また、画素部702は電流制御用TFT7 11とそのドレインに電気的に接続された陽極712を 含む複数の画素により形成される。

【0131】陽極712には、スリットが形成されてい る。また、陽極712の両端には絶縁体715が形成さ 10 れ、陽極712上には正孔注入層716及び正孔発生 層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層からなる有機化合 物層717が形成される。さらに、絶縁体715と有機 化合物層717上には陰極718が形成される。これに より、陽極、有機化合物層及び陰極からなる発光素子? 19が形成される。

【0132】陰極718は全画素に共通の配線としても 機能し、接続配線708を経由してFPC709に電気 的に接続されている。

【0133】また、基板710上に形成された発光素子 20 719を封止するためにシール剤705によりカバー材 704を貼り合わせる。なお、カバー材704と発光素 子719との間隔を確保するために樹脂膜からなるスペ ーサを設けても良い。そして、シール剤705の内側の 空間707には窒素等の不活性気体が充填されている。 なお、シール剤705としてはエポキシ系樹脂を用いる のが好ましい。また、シール剤705はできるだけ水分 や酸素を透過しない材料であることが望ましい。さら に、空間707の内部に吸湿効果をもつ物質や酸化を防 止する効果をもつ物質を含有させても良い。

【0134】また、本実施例ではカバー材704を構成 する材料としてガラス基板や石英基板の他、FRP (Fi berglass-Reinforced Plastics)、PVF(ポリビニル フロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリル 等からなるプラスチック基板を用いることができる。

【0135】また、シール剤705を用いてカパー材7 04を接着した後、さらに側面(露呈面)を覆うように シール剤で封止することも可能である。

【0136】以上のようにして発光素子を空間707に 封入することにより、発光素子を外部から完全に遮断す 40 ることができ、外部から水分や酸素といった有機化合物 層の劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができ る。従って、信頼性の高い発光装置を得ることができ る。

【0137】なお、本実施例の構成は、実施例1乃至3 のいずれの構成により形成された発光素子を封止して発 光装置とする際に自由に組み合わせて実施することが可 能である。

【0138】 [実施例5] 本発明における発光装置は、

8 (A) における回路構造について図8 (B) に示す。 【0139】図8(A)において、801はスイッチン グ用TFTであり、nチャネル型TFTである。また、 802で示される配線は、スイッチング用TFT801 のゲート電極804 (804a、804b) を電気的に接 続するゲート配線である。

【0140】なお、本実施例ではチャネル形成領域が二 つ形成されるダブルゲート構造としているが、チャネル 形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは 三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良い。

【0141】また、スイッチング用TFT801のソー スはソース配線805に接続され、ドレインはドレイン 配線806に接続される。また、ドレイン配線806は 電流制御用TFT807のゲート電極808に電気的に 接続される。なお、電流制御用TFT807は、pチャ ネル型TFTを用いて形成される。なお、本実施例では シングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造も しくはトリプルゲート構造であっても良い。

【0142】また、本実施例では、スイッチング用TF T801はnチャネル型TFTで形成され、電流制御用 TFT807は、Pチャネル型TFTで形成されてい る。しかし、スイッチング用TFT801がpチャネル 型TFT、電流制御用TFT807がnチャネル型TF Tで形成されても良いし、両方がnチャネル型TFTも しくはpチャネル型TFTであっても良い。

【0143】電流制御用TFT807のソースは電流供 給線809に電気的に接続され、ドレインはドレイン配 線810に電気的に接続される。また、ドレイン配線8 10は点線で示される電極(陽極)811に電気的に接 続される。なお、電極(陽極) 811上に有機化合物層 及び電極(陰極)を形成することにより図8(B)に示 す発光素子815を形成することができる。

【0144】また、812で示される領域には保持容量 (コンデンサ)が形成される。コンデンサ812は、電 流供給線809と電気的に接続された半導体膜813、 ゲート絶縁膜と同一層の絶縁膜(図示せず)及びゲート 電極808と電気的に接続された容量電極814との間 で形成される。また、容量電極814、層間絶縁膜と同 一の層(図示せず)及び電流供給線809で形成される 容量も保持容量として用いることが可能である。

【0145】なお、本実施例において説明した画素部の 構成は、実施例1に示した画素部の代わりに組み合わせ て実施することが可能である。

【0146】また、本実施例は、同一基板上に画素部 と、画素部の周辺に設ける駆動回路のTFT(nチャネ ル型TFT及びpチャネル型TFT)を同時に作製し、 さらに、画素部にはTFTと電気的に接続された発光素 子を形成して、素子基板を作製することもできる。

【0147】 [実施例6] 実施例1では、発光素子の光 図8 (A) に示す画素部とすることができる。なお、図 50 が基板を通過して下方に出射する例を示したが、本実施

例では、発光素子の光が上方に出射する例を図9に示す。

【0148】なお、本実施例の基板600としては、ガラス基板を用いるが、石英基板、シリコン基板、金属基板もしくはセラミックス基板を用いても良い。

【0149】図9 (A) において、各TFTの活性層 は、少なくともチャネル形成領域、ソース領域、ドレイ ン領域を備えている。また、各TFTの活性層は、ゲー ト絶縁膜で覆われ、ゲート絶縁膜を介してチャネル形成 領域と重なるゲート電極が形成されている。また、ゲー 10 す。 ト電極を覆う層間絶縁膜が設けられ、その層間絶縁膜上 に各TFTのソース領域またはドレイン領域と電気的に 接続する電極が設けられている。また、nチャネル型T FTである電流制御用TFT602と電気的に接続する 陰極622が設けられている。また、陰極622の端部 を覆いテーパー状の縁を有するように開口部を有する絶 縁層623が設けられている。また、陰極622上に有 機層624および正孔注入層625からなる有機化合物 層が設けられ、有機化合物層上に陽極626が設けられ て発光素子を形成している。なお、空間を有したまま、 発光素子をカバー材で封止している。

【0150】本実施例において、図9(B)に示す有機 化合物層624、625は、実施の形態に示した方法で 形成する。

【0151】まず、実施例1に従い、層間絶縁膜上に各 TFTのソース領域またはドレイン領域と電気的に接続 する電極を形成した後、陰極622を形成する。陰極 は、仕事関数の小さいAIや、AI:Liといったアル ミニウムの合金を用いることが望ましく、陽極には透明 導電膜を用い、透明導電膜としては、酸化インジウムと 酸化スズとの化合物(ITOと呼ばれる)、酸化インジ ウムと酸化亜鉛との化合物、酸化スズまたは酸化亜鉛な どを用いることが可能である。

【0152】次いで、陰極622の端部を覆いテーパー状の縁を有するように開口部を有する絶縁層623を形成した後、陰極622上に実施の形態に示した方法で発光層624を形成する。PPVと呼ばれる材料をトルエンに分散させた組成物を散布ノズル(図示しない)から散布させ、有機化合物層(発光層624)を70nmの膜厚で成膜する。なお、トルエンにPPVは不溶であり、この組成物は、トルエン中にPPVが分散している液体である。

【0153】次いで、銅フタロシアニン(Cu-Pc)をトルエンに分散させた組成物を散布ノズル(図示しない)から散布させ、有機化合物層(正孔注入層625)を20nmの膜厚で成膜する。なお、トルエンにCu-Pcが分散している液体である。

【0154】次いで、陽極626を形成し、この陽極6 過させて取り出す 26と有機化合物層624、625と、陰極622とか 50 ることができる。

らなる発光素子627を完成させることができる。

【0155】本実施例により有機化合物層で生じた光を図9に示した矢印の方向に取り出す構造の発光素子を有する発光装置とすることができる。

【0156】本実施例は、実施例2に示した低分子系材料、または実施例3に示した高分子系材料を用いることも可能である。

【0157】 [実施例7] 本実施例では、実施例6とは 異なる積層構造で光が上方に出射する発光素子の例を示 す。

【0158】まず、実施例1に従い、層間絶縁膜上に各 TFTのソース領域またはドレイン領域と電気的に接続 する電極を形成した後、陽極を形成する。

【0159】陽極としては仕事関数の大きい金属材料、 例えばPt、Ni、Cr、W、Zn、Sn、Inなどを 含む金属膜で形成すればよい。

【0160】次いで、陽極上に有機化合物を含む層を形成する。この有機化合物を含む層は、抵抗加熱による蒸着法や塗布法(スピンコート法、インクジェット法な20 ど)によって形成すればよい。また、実施の形態で示した方法で有機化合物を含む層を形成してもよい。

【0161】次いで、有機化合物を含む層上に仕事関数 の小さい金属材料、例えばLi、Al、Ag、Mg、C s、またはCaを含む化合物からなる薄膜を形成する。 この薄膜は、有機化合物を含む層からの発光を通過する 膜厚範囲(約2~20nm程度)とすることが望まし い。本実施例では、図1または図2に示した装置を用い て、粉状の金属化合物を液体(ただし、有機化合物を分 解または変質させない液体)に分散させて均一に散布し た後、焼成することによって液体のみを気化させて薄い 金属化合物膜を形成する。また、本実施例では散布によ り薄い金属化合物膜を形成した例を示したが特に限定さ れず、スピンコートによる塗布法やインクジェットによ る塗布法やスプレーによる塗布法などを用いてもよい。 【0162】また、上記構成において、前記薄い金属化 合物膜の形成位置を制御するため、マスクを配置し、マ スクの開口部を通過させて薄い金属化合物膜を形成して もよい。或いは、薄い金属化合物膜の不要な部分は、酸 素プラズマ処理などによって選択的に除去してもよい。

【0163】次いで、薄い金属化合物膜上にスパッタ法で透明導電膜(ITO(酸化インジウム酸化スズ合金)、酸化インジウム酸化亜鉛合金(In,O,—ZnO)、酸化亜鉛(ZnO)等)を形成する。本実施例では、薄い金属化合物層と、透明導電膜との積層が陰極として機能する。

【0164】以上の工程で陽極と、有機化合物を含む層と、陰極とからなる発光素子を完成させることができる。本実施例により有機化合物層で生じた光を陰極に通過させて取り出す構造の発光素子を有する発光装置とすることができる。

【0165】また、本実施例は、実施例1乃至5のいずれか一と自由に組み合わせることができる。

【0166】例えば、実施例1に示した蒸着法による陰極に代えて、塗布法(スピンコート、インクジェット、スプレーなど)による陰極または陰極の一部を形成してもよい。本発明により安価、且つ簡略化されたプロセスで発光装置を完成させることができる。

【0167】 [実施例8] 発光素子を用いた発光装置は 自発光型であるため、液晶表示装置に比べ、明るい場所 での視認性に優れ、視野角が広い。従って、様々な電気 10 器具の表示部に用いることができる。

【0168】本発明により作製した発光装置を用いた電気器具として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)、ナビゲーションシステム、音響再生装置(カーオーディオ、オーディオコンポ等)、ノート型パーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末(モバイルコンピュータ、携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等)、記録媒体を備えた画像再生装置(具体的にはDVD:Digital Versatile Disc)等の記録媒体を再生し、その画20像を表示しうる表示装置を備えた装置)などが挙げられる。特に、斜め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視野角の広さが重要視されるため、発光素子を有する発光装置を用いることが好ましい。それら電気器具の具体例を図10に示す。

【0169】図10(A)は表示装置であり、筺体2001、支持台2002、表示部2003、スピーカー部2004、ビデオ入力端子2005等を含む。本発明により作製した発光装置は、表示部2003に用いることができる。発光素子を有する発光装置は自発光型である30ためバックライトが必要なく、液晶表示装置はりも薄い表示部とすることができる。なお、表示装置は、パソコン用、TV放送受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。ちなみに図10(A)に示すディスプレイは中小型または大型のもの、例えば5~20インチの画面サイズのものである。また、このようなサイズの表示部を形成するためには、基板の一辺が1mのものを用い、多面取りを行って量産することが好ましい。

【0170】図10(B)はデジタルスチルカメラであ 40 り、本体2101、表示部2102、受像部2103、操作キー2104、外部接続ポート2105、シャッター2106等を含む。本発明により作製した発光装置は表示部2102に用いることができる。

【0171】図10(C)はノート型パーソナルコンピュータであり、本体2201、筐体2202、表示部2203、キーボード2204、外部接続ポート2205、ポインティングマウス2206等を含む。本発明により作製した発光装置は表示部2203に用いることができる。

【0172】図10(D)はモバイルコンピュータであり、本体2301、表示部2302、スイッチ2303、操作キー2304、赤外線ポート2305等を含む。本発明により作製した発光装置は表示部2302に用いることができる。

【0173】図10(E)は記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置(具体的にはDVD再生装置)であり、本体2401、筐体2402、表示部A2403、表示部B2404、記録媒体(DVD等)読み込み部2405、操作キー2406、スピーカー部2407等を含む。表示部A2403は主として画像情報を表示し、表示部B2404は主として文字情報を表示するが、本発明により作製した発光装置はこれら表示部A、B2403、2404に用いることができる。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。

【0174】図10(F)はゴーグル型ディスプレイ(ヘッドマウントディスプレイ)であり、本体2501、表示部2502、アーム部2503を含む。本発明により作製した発光装置は表示部2502に用いることができる

【0175】図10(G)はビデオカメラであり、本体2601、表示部2602、筐体2603、外部接続ポート2604、リモコン受信部2605、受像部2606、パッテリー2607、音声入力部2608、操作キー2609等を含む。本発明により作製した発光装置は表示部2602に用いることができる。

【0176】ここで図10(H)は携帯電話であり、本体2701、筐体2702、表示部2703、音声入力部2704、音声出力部2705、操作キー2706、外部接続ポート2707、アンテナ2708等を含む。本発明により作製した発光装置は、表示部2703に用いることができる。なお、表示部2703は黒色の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電力を抑えることができる。

【0177】なお、将来的に有機材料の発光輝度が高くなれば、出力した画像情報を含む光をレンズ等で拡大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェクターに用いることも可能となる。

40 【0178】また、上記電気器具はインターネットやCATV(ケーブルテレビ)などの電子通信回線を通じて配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情報を表示する機会が増してきている。有機材料の応答速度は非常に高いため、発光装置は動画表示に好ましい。【0179】また、発光装置は発光している部分が電力を消費するため、発光部分が極力少なくなるように情報を表示することが好ましい。従って、携帯情報端末、特に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする表示部に発光装置を用いる場合には、非発光部分を背景50として文字情報を発光部分で形成するように駆動するこ

とが好ましい。

【0180】以上の様に、本発明により作製された発光 装置の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電気器具 に用いることが可能である。また、本実施例の電気器具 は実施例1~実施例7において作製された発光装置をそ の表示部に用いることができる。

25

#### [0181]

【発明の効果】本発明は、液体中の有機化合物材料がどのような状態であろうとも成膜可能な手段であり、特に溶解しにくい有機化合物材料を用いて良質な有機化合物 10 膜を形成することを特徴とする。従って、本発明により様々な有機化合物材料を用いることが可能となり、発光装置の発光色のパリエーションを増やすことができる。

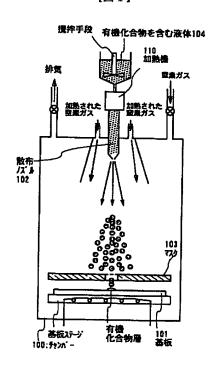
【0182】また、本発明において、有機化合物を含む 液体を散布を繰り返して成膜を行うため、比較的短時間 で成膜が可能である。また、散布させる有機化合物を含 む液体の作製方法は、非常に単純なものとすることができる。また、本発明は、所望のパターンの膜を形成する場合には、マスクを用い、さらに好ましくは電界制御によりマスクの開口部を通過させて成膜を行う。

#### 【図面の簡単な説明】

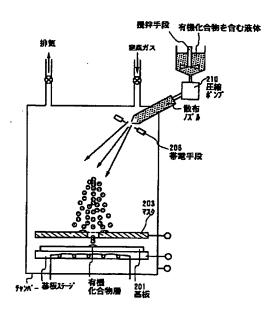
【図1】	本発明を示す図。
TIEST A	

- 【図2】 本発明を示す図。
- 【図3】 発光装置の作製工程を示す図。
- 【図4】 発光装置の作製工程を示す図。
- 【図5】 有機化合物層の構成を示す図。
- 【図6】 有機化合物層の構成を示す図。
- 【図7】 ELモジュールの外観図を示す図。
- 【図8】 画素上面図を示す図。
- 【図9】 発光装置を示す図。
- 【図10】 電子機器の一例を示す図。

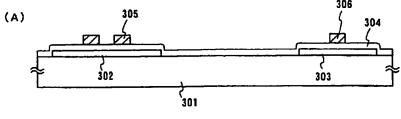
【図1】

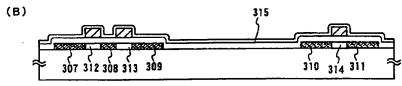


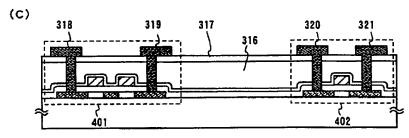
【図2】

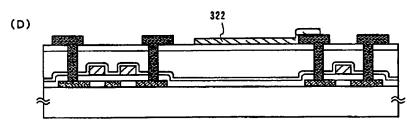


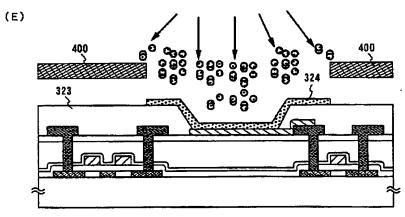
[図3]



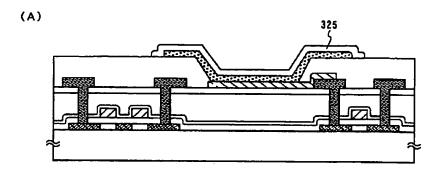


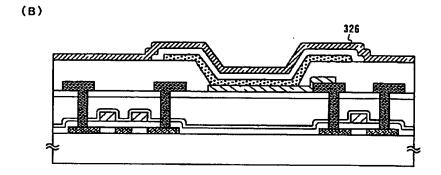


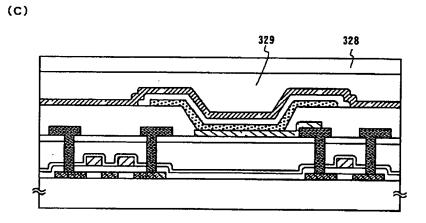




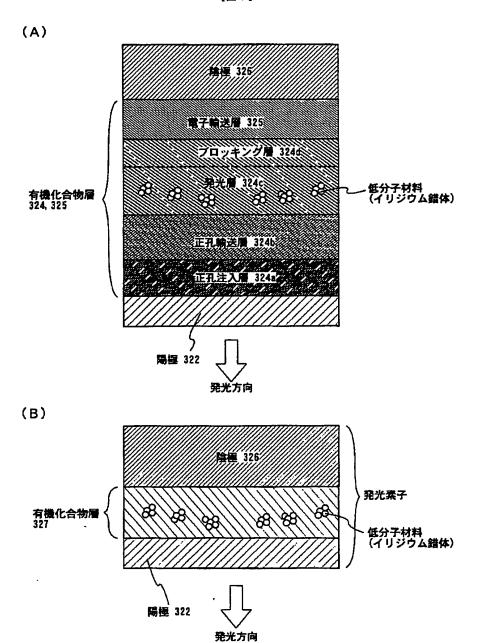
[図4]



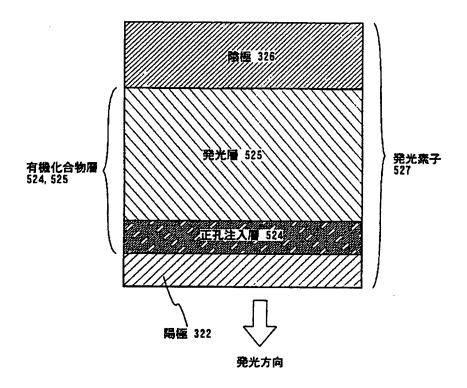




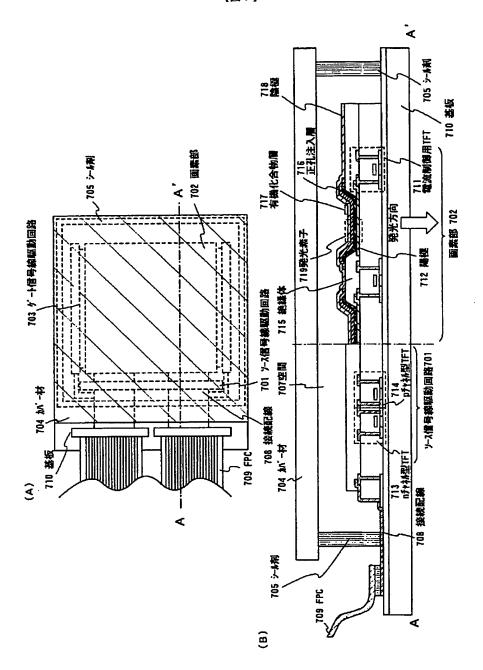
[図5]



【図6】

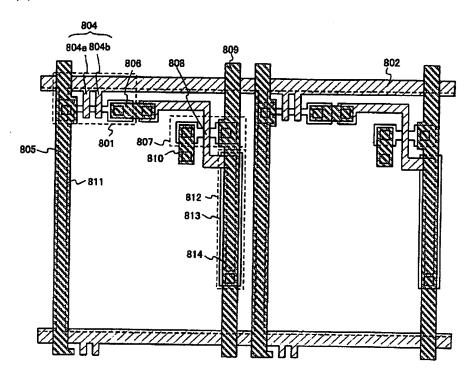


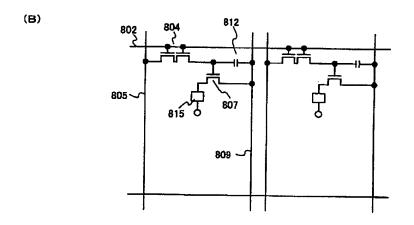
【図7】



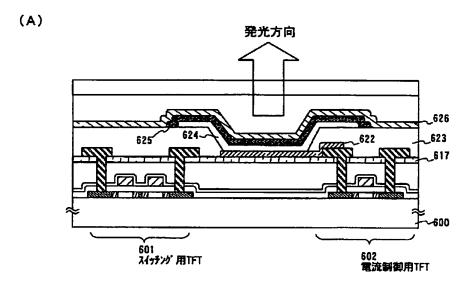
[図8]

(A)

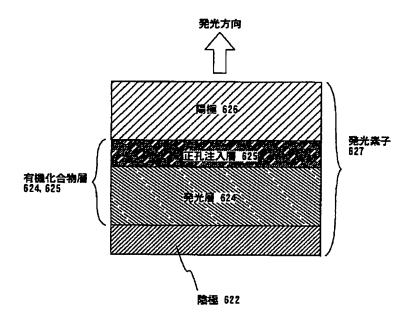




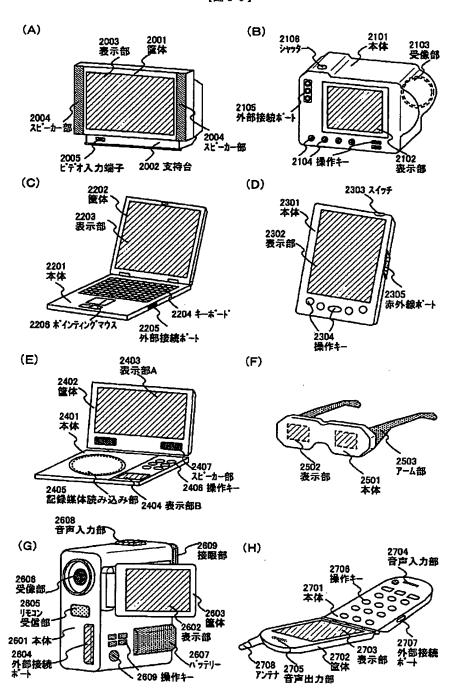
[図9]



(B)



# 【図10】



$\neg$	-	٠,	L	<u>የ</u> –	25	ሗ	<del>(</del>	عد
	ш	_	<b>^</b>	<i>/</i> -	~	U)	颖	$\Rightarrow$

(51) Int. Cl. 7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C 0 9 K	11/06	680	C 0 9 K	11/06	6 8 0
H 0 5 B	33/14		H 0 5 B	33/14	В
	33/26			33/26	Z

THIS PAGE BLANK WENTON